

Prüfurdkunde - Test Certificate

AI-6303 Ana. Eing.(Wandler,4xU,3xI) EMC+

GC6-303-E

AI-6303 Analog Inp.(Transf,4xV,3xC) EMC+

6MF11130GD030AF0

Elektrische Sicherheit / Isolation - Electrical safety / Isolation

Prüfung - Test: Isol. Wechselfspg. - Dielectric test	Datum - Date: 22-07-2004
Norm - Norm: IEC 60255-5:2000	Protokoll - Protocol: 6303-S55_00
Prüfung - Test: Isol. Stoßspg. - Impulse voltage test	Datum - Date: 22-07-2004
Norm - Norm: IEC 60255-5:2000	Protokoll - Protocol: 6303-S55_00

Elektromagnetische Verträglichkeit - Electromagnetic compatibility

Prüfung - Test: Störfeldstärke - Emission	Datum - Date: 06-02-2006
Norm - Norm: CISPR 22:1997	Protokoll - Protocol: 6303-S22_02
Prüfung - Test: Störfeldstärke - Emission	Datum - Date: 19-10-2005
Norm - Norm: CISPR 22:1997	Protokoll - Protocol: 6303-S22_01
Prüfung - Test: Störfeldstärke - Emission	Datum - Date: 20-08-2004
Norm - Norm: CISPR 22:1997	Protokoll - Protocol: 6303-S22_00
Prüfung - Test: Imm. ESD - ESD immunity	Datum - Date: 27-07-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-2:1995	Protokoll - Protocol: 6303-S02_00
Prüfung - Test: Imm. HF-Feld - EM field immunity	Datum - Date: 01-12-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-3:1995	Protokoll - Protocol: 6sys-S03_02
Prüfung - Test: Imm. GSM-Feld - GSM field immunity	Datum - Date: 01-12-2004
Norm - Norm: ENV 50204:1995	Protokoll - Protocol: 6sys-S03_02
Prüfung - Test: Imm. Burst - Burst immunity	Datum - Date: 01-08-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-4:1995	Protokoll - Protocol: 6303-S04_00
Prüfung - Test: Imm. Burst - Burst immunity	Datum - Date: 01-08-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-4:1995	Protokoll - Protocol: 6303-S04_00
Prüfung - Test: Imm. Surge 1,2/50 - Surge imm. 1,2/50µs	Datum - Date: 19-08-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-5:1995	Protokoll - Protocol: 6303-S05_00
Prüfung - Test: Imm. HF induziert - Cond. dist. immunity	Datum - Date: 17-08-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-6:1996	Protokoll - Protocol: 6303-S06_00
Prüfung - Test: Imm. Magnetfeld 50Hz - HF 50Hz immunity	Datum - Date: 18-08-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-8:1993	Protokoll - Protocol: 6303-S08_00
Prüfung - Test: Imm. 1MHz gedämpft - Oscillatory waves	Datum - Date: 23-08-2004
Norm - Norm: IEC 61000-4-12:1995	Protokoll - Protocol: 6303-S12_00
Prüfung - Test: Imm. 1MHz gedämpft - Oscillatory waves	Datum - Date: 23-08-2004
Norm - Norm: IEC 60255-22-1:1988	Protokoll - Protocol: 6303-S12_00

Umweltprüfungen - Environmental testing

Prüfung - Test: Klima - Climatic test	Datum - Date: 24-08-2004
Norm - Norm: IEC 60068-2-x:	Protokoll - Protocol: 6303-S00_00


Siemens AG Österreich

Wien - Vienna, 19-08-2009

Energy Automation Development
E A D TC2

Page 1 of 2

Prüfer - Tested by:

F. REITGRUBER 
Name / Unterschrift - Signature

Geprüft - Reviewed by:


Name / Unterschrift - Signature

Prüfurfkunde - Test Certificate

AI-6303 Ana. Eing.(Wandler,4xU,3xI) EMC+

GC6-303-E

AI-6303 Analog Inp.(Transf,4xV,3xC) EMC+

6MF11130GD030AF0

Der Prüfgegenstand hat die Prüfungen bestanden. Nach Abschluss der Prüfungen waren die Eigenschaften unverändert und der Prüfgegenstand voll funktionsfähig.

The equipment has successfully passed the type test. The equipment did not show any changes and was fully in order subsequent to these tests.

Siemens AG Österreich

Energy Automation Development
E A D TC2

Wien - Vienna, 19-08-2009

Page 2 of 2

Prüfer - Tested by:


F. REITGRUBER 

Name / Unterschrift - Signature

Geprüft - Reviewed by:

STEFAN 

Name / Unterschrift - Signature

Abteilung: QS	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: F. Reitgruber 24.08.2004	Betrifft: TYPPRÜFUNG Funktion und Temperatur Produkte: AI-6303	Protokoll-Nr.: 6303-S00_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S00_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 06.09.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 7

1 Prüfanforderung

Prüfanforderung gemäß:

*) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05:


AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02

*) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+:

ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe AI-6303 hat die Typprüfung der Funktion und die Temperaturprüfung gemäß Prüfanforderung **bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) P. Stern 27.07.2004	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität	Protokoll-Nr.: 6303-S02_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S02_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 01.09.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 5
	Produkt: AI-6303		

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:


- *) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05: AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02
 *) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+: ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

- IEC 61000-4-2 (1995-01)** Electromagnetic compatibility (EMC)
+ A1 (1998-01) Part 4-2: Testing and measurement techniques -
+ A2 (2000-11) Electrostatic discharge immunity test - Basic EMC
 publication
 (= EN 61000-4-2/1995 + A1/1998 + A2/2001
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 Teil 4-2: Prüf- und Meßverfahren -
 Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität -
 EMV-Grundnorm)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität gemäß Prüfanforderung mit einer Störspannung von **±6kV** Kontaktentladung und **±8kV** Luftentladung **bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) P. Stern 01.08.2004	EMV-TYPPRÜFUNG Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störungen/Burst	Protokoll-Nr.: 6303-S04_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S04_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 24.08.2003	
		Blatt: 1	Blätter: 10
	Produkt: AI-6303		

1 Anforderungen und angewandte Norm

Prüfanforderung gemäß:

*) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05:

AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02

*) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+:

ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

IEC 61000-4-4 (1995-01)
+ A1 (2000-11)
+ A2 (2001-07)

Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 4-4: Testing and measuring techniques -
Electrical fast transient/burst immunity test,
Basic EMC publication
(= EN 61000-4-4/1995 + A1/2001 + A2/2001
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Teil 4-4: Prüf- und Meßverfahren -
Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente
elektrische Störgrößen/Burst - EMV-Grundnorm)


2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst gemäß Prüfanforderung mit einer Störspannung von:

*) digitale und analoge I/O: **±4kV**

*) Ax-Bus (elektr.): **±2kV**

bestanden.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) T. Gloimüller P. Stern 19.08.2004	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Störfestigkeit gegen Stoßspannungen 1,2/50µs-Impulse Produkt: AI-6303	Protokoll-Nr.: 6303-S05_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S05_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 02.09.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 8

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:


- *) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05: AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02
 *) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+: ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

IEC 61000-4-5 (1995-02) Electromagnetic compatibility (EMC)
+ A1 (2000-11) Part 4-5: Testing and measurement techniques -
 Surge immunity test
 (= EN 61000-4-5/1995 + A1/2001
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 Teil 4-5: Prüf- und Meßverfahren -
 Störfestigkeit gegen Stoßspannungen)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen gemäß Prüfanforderung mit einer Störspannung von **4 kV bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) P. Stern 17.08.2004	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch HF-Felder	Protokoll-Nr.: 6303-S06_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S06_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 31.08.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 8
	Produkt: AI-6303		

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:


- *) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05: AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02
 *) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+: ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

- IEC 61000-4-6 (1996-03)** Electromagnetic compatibility (EMC)
+ A1 (2000-11) Part 4: Testing and measurement techniques
 Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by
 radio-frequency fields
 (= EN 61000-4-6/1996
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 Teil 4: Prüf- und Meßverfahren
 Hauptabschn. 6: Störfestigkeit gegen leitungsgeführte
 Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Prüfung der Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder, gemäß Prüfanforderung mit einer Störspannung von 10V **bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) T. Gloimüller P. Stern 18.08.2004	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen	Protokoll-Nr.: 6303-S08_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S08_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 02.09.2004	
		Produkt: AI-6303	Blatt: 1

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:

- *) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05: AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02
 *) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+: ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

IEC 61000-4-8 (1993-06) Electromagnetic compatibility (EMC)
+ A1 (2000-11) Part 4-8: Testing and measurement techniques -
 Power frequency magnetic field immunity test -
 Basic EMC publication
 (= EN 61000-4-8/1993 + A1/2001
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 Teil 4-8: Prüf- und Meßverfahren -
 Störfestigkeitsprüfung gegen Magnetfelder mit
 energietechnischen Frequenzen - EMV-Grundnorm)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Störfestigkeitsprüfung gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen gemäß Prüfanforderung mit einer Feldstärke von 100 A/m Dauer und 1000 A/m Kurzzeit **bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) T. Gloimüller P. Stern 23.08.2004	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Störfestigkeit gegen oszillierende Schwingungen Produkt: AI-6303	Protokoll-Nr.: 6303-S12_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S12_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 01.09.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 6

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:

- *) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05: AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02
 *) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+: ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

IEC 60255-22-1 (1988)


Electrical relays
 Part 22: Electrical disturbance tests for measuring relays
 and protection equipment; 1 MHz burst disturbance tests
 (= DIN IEC 60255 Teil 22-1/1991
 Elektrische Relais
 Teil 22: Prüfungen der elektrischen Störfestigkeit von
 Meßrelais und Schutzeinrichtungen;
 Prüfung mit 1-MHz-Störgrößen)

IEC 61000-4-12 (1995-05) + A1 (2000-11)

Electromagnetic compatibility (EMC)
 Part 4-12: Testing and measurement techniques -
 Oscillatory waves immunity test - Basic EMC Publication
 (= EN 61000-4-12/1995 + A1/2001
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
 Teil 4-12: Prüf- und Meßverfahren -
 Störfestigkeitsprüfung gegen oszillierende Schwingungen -
 EMV-Grundnorm)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Störfestigkeitsprüfung gegen oszillierende Schwingungen gemäß Prüfanforderung mit einer Störspannung von **2,5 kV bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) P. Stern 20.08.2004	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Funkstörfeldstärke Produkt: AI-6303	Protokoll-Nr.: 6303-S22_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S22_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 13.09.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 13

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:

*) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05:

AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02

*) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+:

ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01


Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

**CISPR 22 (1997-11) mod.
+ AMD 1 (2000-08)**

Information technology equipment -
Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
(= EN 55022/1998 + A1/2000
Einrichtungen der Informationstechnik –
Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Meßverfahren)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Prüfung der Funkstörfeldstärke gemäß Prüfanforderung **bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: G. Seidl P. Stern 19.10.2005	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Funkstörfeldstärke Produkt: AI-6303	Protokoll-Nr.: 6303-S22_01	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer 04.02.2006		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S22_01.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 03.11.2005	
		Blatt: 1	Blätter: 11

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:

*) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05:

AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02

*) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+:

ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01


Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

**CISPR 22 (1997-11) mod.
+ AMD 1 (2000-08)**

Information technology equipment -
Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
(= EN 55022/1998 + A1/2000
Einrichtungen der Informationstechnik –
Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Meßverfahren)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Prüfung der Funkstörfeldstärke gemäß Prüfanforderung **bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: F. Reitgruber 06.02.2006	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Funkstörfeldstärke	Protokoll-Nr.: 6303-S22_02	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer 18.02.2006		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S22_02.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 08.02.2006	
		Blatt: 1	Blätter: 11
	Produkt: AI-6303		

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:

*) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05:

AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02

*) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+:

ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01


Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

**CISPR 22 (1997-11) mod.
+ AMD 1 (2000-08)**

Information technology equipment -
Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement
(= EN 55022/1998 + A1/2000
Einrichtungen der Informationstechnik –
Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Meßverfahren)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Prüfung der Funkstörfeldstärke gemäß Prüfanforderung **bestanden**.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: R. Bock (FP) P. Stern 22.07.2004	Betrifft: TYPPRÜFUNG Isolationsprüfung mit Wechsel- und Stoßspannung	Protokoll-Nr.: 6303-S55_00	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer		Konto-/Anforderungs-Nr.: E359Y	
File: 6303-S55_00.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 01.09.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 6
	Produkt: AI-6303		

1 Anforderungen und angewandte Norm

Prüfanforderung gemäß:

- *) Systemelement Funktionsspezifikation AI-6303/TIPS05: AI6303_TIPS05_FS.doc, Rev. 3.02
- *) TM-1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule EMV+: ACPTM_EMV_FS.doc, Rev. 2.01

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:


- IEC 60255-5 (2000-12)** Electrical relays -
Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment;
Requirements and tests
(= EN 60255-5/2001-04
Elektrische Relais -
Teil 5: Isolationskoordination für Messrelais und Schutzeinrichtungen;
Anforderungen und Prüfungen)

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppe **AI-6303** hat die Isolationsprüfungen gemäß Prüfanforderung

- a) mit Wechselspannung mit einer Prüfspannung von 3 kV_{eff}
- b) mit Stoßspannung mit einer Prüfspannung von 5 kV_s

bestanden.

Abteilung: Quality Systems	PRÜFPROTOKOLL		
Prüfer/Datum: F. Reitgruber 01.12.2004	Betrifft: EMV-TYPPRÜFUNG Funkstörfestigkeit	Protokoll-Nr.: 6sys-S03_02	
Freigabe/Datum: F. Faulhammer 02.12.2004		Konto-/Anforderungs-Nr.: E246Y	
File: 6sys-S03_02.doc		Ort / Ausgabedatum: Wien, 02.12.2004	
		Blatt: 1	Blätter: 10
	Produkt: CP-6003, SM-2551, AI-6303		

1 Anforderungen und angewandte Normen

Prüfanforderung gemäß:

GC6-xxx--.xx/42-5.06 TM1703 Allg. Funktionsspezifikation für Klemmenmodule –HW

Prüfaufbau und Prüfdurchführung gemäß Prüfnorm:

EN 61000-4-3 (2002-04) Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Teil 4-3: Prüf- und Messverfahren -
Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente
elektromagnetische Felder)
(= IEC 61000-4-3/2002-03
Electromagnetic compatibility (EMC)
Part 4-3: Testing and measurement techniques -
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field
immunity test)

ENV 50204 (1995-03) Abgestrahlte elektromagnetische Felder von Digital-
Funktelefonen - Funkstörfestigkeitsprüfung

2 Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Baugruppen **CP-6003** und **AI-6303** haben die Funkstörfestigkeitsprüfung gemäß Prüfanforderung mit einer Störfeldstärke von 10 V/m **bestanden**.

Die Module **SM-2551** (bestückt auf der CP-6003) haben die Funkstörfestigkeitsprüfung gemäß Prüfanforderung mit einer Störfeldstärke von 10 V/m **bestanden**.